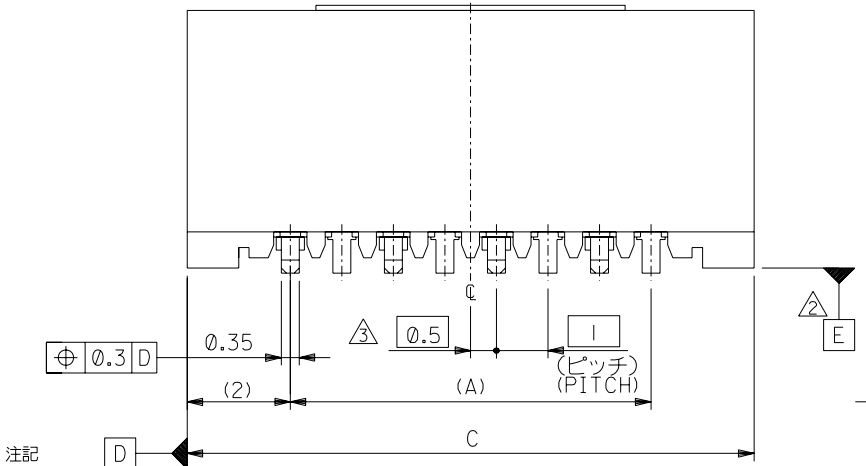
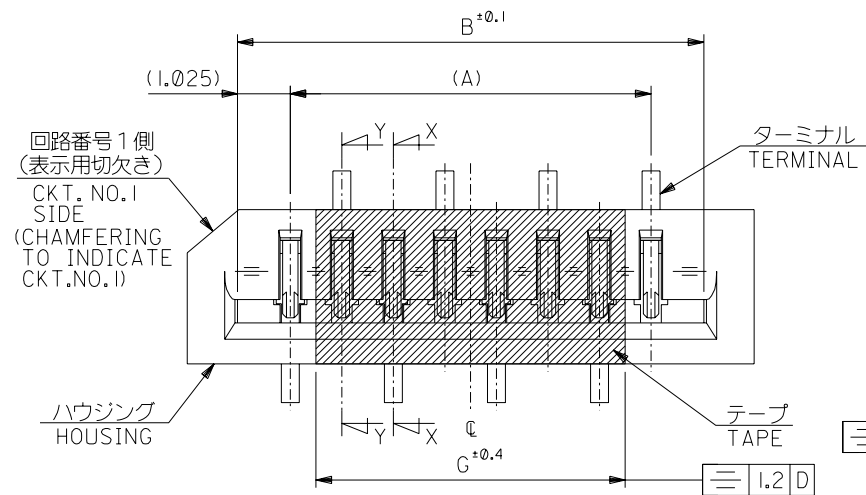
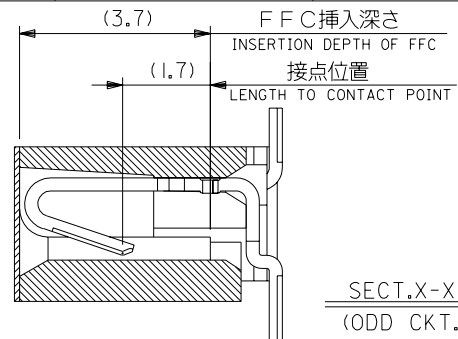


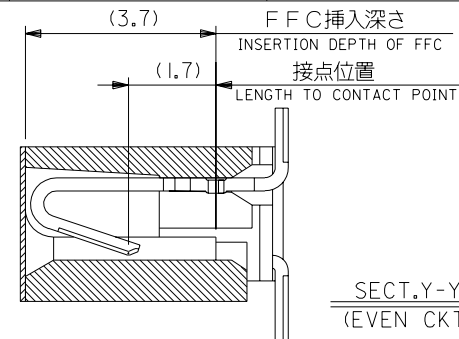


注記
NOTES:

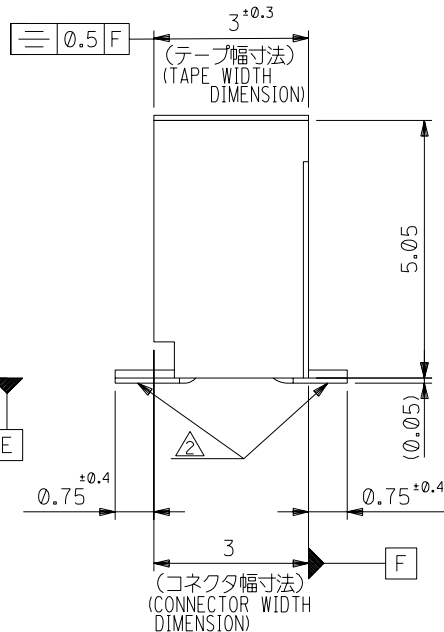
1. 使用材料 MATERIAL
ハウジング : PPS, UL94V-0 HOUSING :PPS, UL94V-0
ターミナル : リン青銅 TERMINAL :PHOSPHOR BRONZE
メッキ : ニッケル下地 銅ビスマスメッキ PLATING :TIN-BISMUTH OVER NICKEL PLATING
テープ : ポリイミド (t=50μm) TAPE :PI (t=50μm)
- △ 基準面 E からの溶剤テールの半田付け面のズレ量は、
上方向に0.1MAX. 下方向0.15MAX. とする。
MISALIGNMENT OF SOLDER TAIL FROM E
: UPPER DIRECTION 0.1MAX. , LOWER DIRECTION 0.15 MAX.
- △ 偶数極に適用。
APPLY FOR EVEN CKT.
4. 本製品は 52808-**-20 の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52808-**-20.
FPCについて:
打抜き方向は導体側から補強板を推奨致します。
補強フィルム材質はポリイミドを推奨致します。
接着剤は熱硬化接着剤を推奨致します。
ABOUT FPC:
RECOMMENDED PUNCHER DIRECTION : FROM CONDUCTOR SIDE TO STIFFENER BOARD SIDE.
RECOMMENDED MATERIAL :
STIFFENER FILM : POLYIMIDE
BONDING AGENT : THERMOSETTING BONDING AGENT



SECT.X-X
(ODD CKT.)

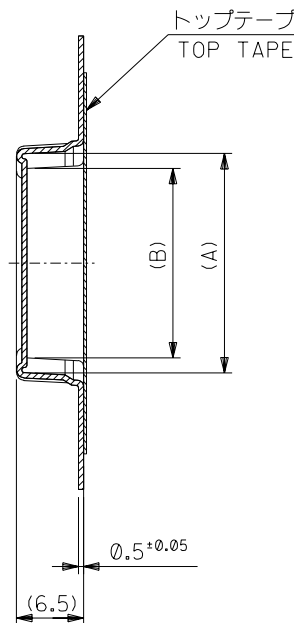


SECT.Y-Y
(EVEN CKT.)

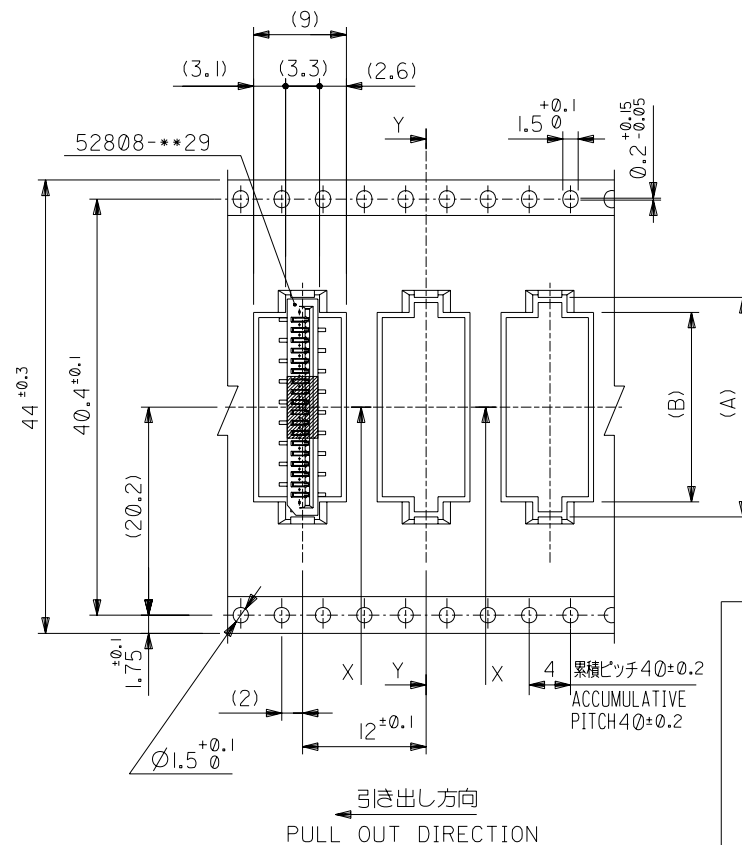


6	33	31.05	29	52808-3029	30
	32	30.05	28	-2929	29
	31	29.05	27	-2829	28
	30	28.05	26	-2729	27
	29	27.05	25	-2629	26
	28	26.05	24	-2529	25
	27	25.05	23	-2429	24
	26	24.05	22	-2329	23
	25	23.05	21	-2229	22
	24	22.05	20	-2129	21
	23	21.05	19	-2029	20
	22	20.05	18	-1929	19
	21	19.05	17	-1829	18
	20	18.05	16	-1729	17
	19	17.05	15	-1629	16
	18	16.05	14	-1529	15
	17	15.05	13	-1429	14
	16	14.05	12	-1329	13
	15	13.05	11	-1229	12
	14	12.05	10	-1129	11
	13	11.05	9	-1029	10
	12	10.05	8	-0929	9
	11	9.05	7	-0829	8
	10	8.05	6	-0729	7
	9	7.05	5	-0629	6
	8	6.05	4	-0529	5
4	7	5.05	3	52808-0429	4
G	C	B	A	MATERIAL NO.	極数 CIRCUIT

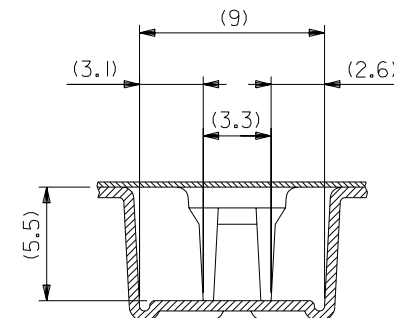
材料 MATERIAL		注記参照 SEE NOTES		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH		適用電線範囲 WIRE RANGE		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
被覆外径 INS. RANGE		DRAWN BY 04/02/09 M.NINOMIYA		TITLE 名称 I.0 FFC CONN. NON Z.I.F. SMT. ST. (WITH TAPE)	
角度 ANGLE		CHK'D BY 04/02/09 K.TOJO		-LEAD FREE-	
30°以上 OVER		新規作成 (J2004-2345) RELEASED		DWG. NO. (SHEET 1 OF 2)	
10°以上 30°未満 OVER UNDER		DR. 変更内容 CHK. REVISION RECORD		SD-52808-025	
10°未満 UNDER		記号 LTR		REV	
一般公差 GENERAL TOLERANCES		0		0	



SECT:Y-Y



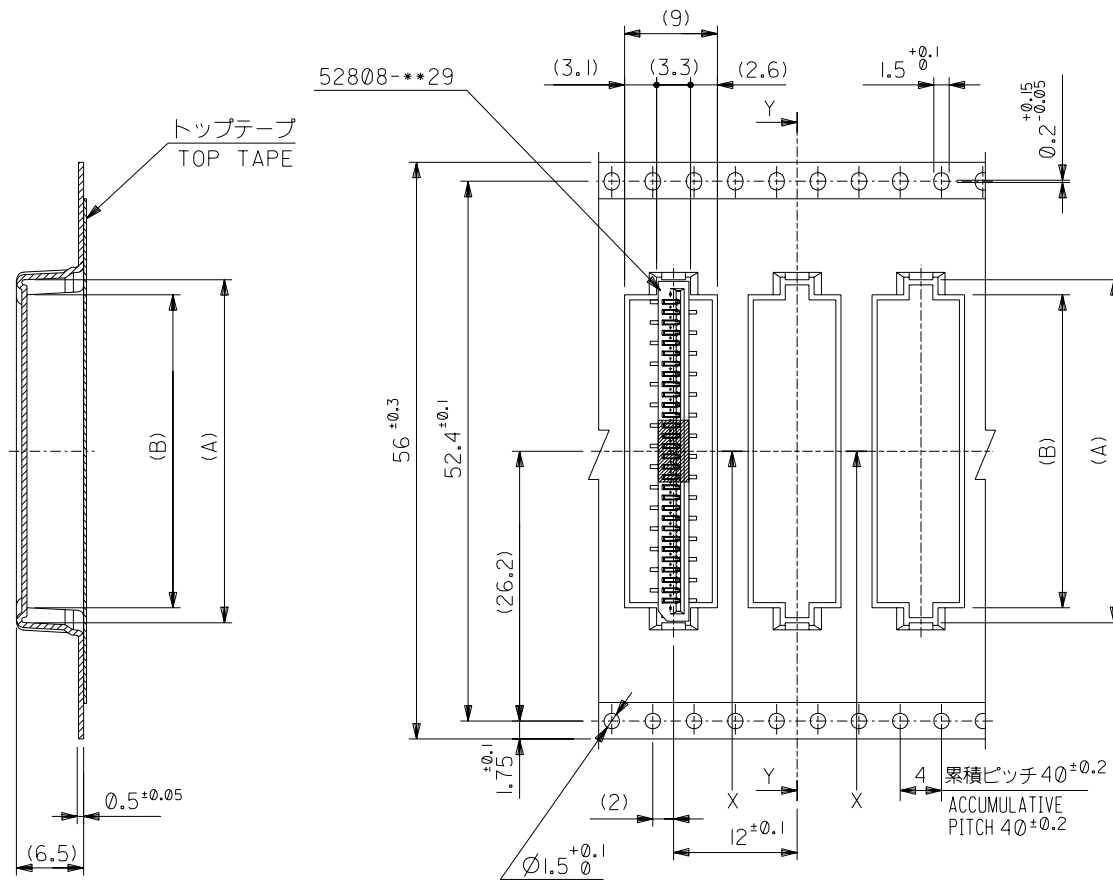
44mm幅キャリアテープ
44mm WIDTH CARRIER TAPE



SECT:X-X

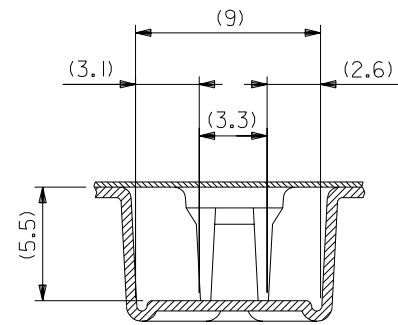
44	49.4	45.4	28.4	31.3	52808-2871	28
			27.4	30.3	52808-2771	27
			26.4	29.3	52808-2671	26
			25.4	28.3	52808-2571	25
			24.4	27.3	52808-2471	24
			23.4	26.3	52808-2371	23
			22.4	25.3	52808-2271	22
			21.4	24.3	52808-2171	21
			20.4	23.3	52808-2071	20
			19.4	22.3	52808-1971	19
			18.4	21.3	52808-1871	18
			17.4	20.3	52808-1771	17
			16.4	19.3	52808-1671	16
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	D	C	(B)	(A)	MATERIAL NO.	極数 CKT.

52808-**71				材料 MATERIAL SHEET 1 OF 6 参照 REFER TO SHEET 1 OF 6				molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
MODEL NO.				仕上げ FINISH				REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
角度 ANGLE				適用電線範囲 WIRE RANGE				TITLE 名称 I.O FFC Conn NON ZIF	
30 以上 OVER				被覆外径 INS. RANGE				SMT ST With Tape	
10 以上 30 未満 OVER UNDER				—#—				Embstp Pkg -LEAD FREE-	
10 未満 UNDER				DRAWN BY '04/02/09 M.NINOMIYA				CHK'D BY '04/02/09 K.TOJO	
—般公差 GENERAL TOLERANCES				DR. CHK. 日付 DATE				DWG. NO. (SHEET 5 OF 6) REV SD-52808-026 A	
記号 LTR				変更内容 REVISION RECORD					
0 新規作成 RELEASED				M.N. K.T. '04/03/04					
A 変更 REVISED				M.N. K.T. '04/02/09					
(J2004-2868)				M.SASAO					
(J2004-2345)									



SECT:Y-Y

56mm幅キャリアテープ
56mm WIDTH CARRIER TAPE



SECT:X-X

引き出し方向
PULL OUT DIRECTION

JUL OUT DIRECTION			56		61.4	57.4	30.4 29.4	33.3 32.3	52808-3071 52808-2971	30 29
			キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH		D	C	(B)	(A)	MATERIAL NO.	極数 CKT.
					材料 MATERIAL SHEET 1 OF 6 参照 REFER TO SHEET 1 OF 6			molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社		
52808-***71								REVISE ONLY ON CAD SYSTEM		
MODEL NO.					仕上げ FINISH —#—			TITLE 名称		
角度 ANGLE			±3°		適用電線範囲 WIRE RANGE —#—			I.O FFC Conn NON ZIF		
30 以上 OVER			±0.2		被覆外径 INS. RANGE —#—			SMT ST With Tape		
10 以上 30 未満 OVER UNDER			±0.25 A		DRAWN BY '04/02/09 M.NINOMIYA			Embstp Pkg -LEAD FREE-		
10 未満 UNDER			±0.2 ①		CHK'D BY '04/02/09 K.TOJO			DWG. NO. (SHEET 6 OF 6) REV		
一般公差 GENERAL TOLERANCES			記号 LTR		変更内容 REVISION RECORD			SD-52808-026		
					DR. CHK. 日付 DATE			A		